課題番号 :F-18-FA-0011

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) :酸化シリコンの面方向熱伝導率測定

Program Title(English) : Measurement of In-plane thermal conductivity of silicon dioxide.

利用者名(日本語) : 濵村聡希, 宮崎康次

Username(English) :S. Hamamura, <u>K. Miyazaki</u>

所属名(日本語) : 九州工業大学 大学院工学府 機械知能工学専攻 熱デバイス研究室

Affiliation(English) : Thermal Device Laboratory, Kyushu Institute of Technology

キーワード/Keyword:成膜・膜堆積、リソグラフィ・露光・描画装置群、膜加工・エッチング、熱物性、ナノ・マイクロ

伝熱

### 1. 概要(Summary)

金属細線を載せた SiO<sub>2</sub> 自立薄膜を作製し, 面方向の 熱伝導率と熱拡散率の測定を行った。

#### 2. 実験(Experimental)

## 【利用した主な装置】

スピンコータ、マスクアライナ、酸化炉、リアクティブインオンエッチャー、レーザーマイクロスコープ、膜厚測定器、ドラフトチャンバー、プラズマ CVD、走査型電子顕微鏡

# 【実験方法】

フォトリソグラフィ技術を用いて金属細線を載せた SiO<sub>2</sub> 自立薄膜を作製した。中央に線熱源のある 2 次元の熱伝導方程式を解き、実験結果と解析解を比較することで熱伝導率を計算した。

### 3. 結果と考察(Results and Discussion)

金属細線を載せた  $SiO_2$  自立薄膜の作製工程を Figure 1 示す。作製した  $SiO_2$  自立薄膜の写真を Figure 2 に示す。熱伝導率の測定結果と参考値として 文献値 $^{(1)}$ のバルクの  $SiO_2$ の熱伝導率を Table 1 示す。 膜厚が 200nm、290nm の熱伝導率の測定結果はバルク体と近い値が測定された。

### 4. その他・特記事項(Others)

### • 参考文献

(1) 庄司正弘, "伝熱工学.", (1995), p. 254

## 5. 論文·学会発表 (Publication/Presentation)

- (1) 濵村聡希, 第 55 回 伝熱シンポジウム, 平成 30 年 5 月 29-31 日.
- (2) K. Miyazaki, 16<sup>th</sup> International Heat transfer conference, Aug. 11, 2018
- (3) 濵村聡希, 第 39 回熱物性シンポジウム, 平成 30 年 11 月 13-15 日.

### 6. 関連特許(Patent)

なし

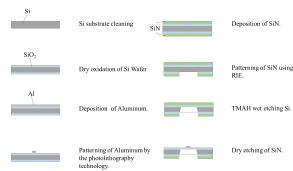


Figure 1 Microfabrication process of SiO<sub>2</sub> free-standing thin films.

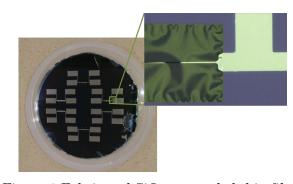


Figure 2 Fabricated SiO<sub>2</sub> suspended thin films with Al Wires on a SiO<sub>2</sub> wafer.

Table 1 Measurement of thermal conductivity result

Thickness, nm	Thermal conductivity, W/(m·K)
Reference	1.38
200	1.47
290	1.43